**邀 请 函**

武汉轻工大学：

刘增平，您好！

由北京食品科学研究院、中国肉类食品综合研究中心、中国食品杂志社《食品科学》杂志、《Food Science and Human Wellness》杂志、《Journal of Future Foods》杂志主办的“第一届大食物观·未来食品科技创新国际研讨会”即将于2024年5月16-17日在中国北京召开（5月15日会议报到）。我们荣幸地邀请您参加本次会议，并请您将会议费1600元及时汇到《食品科学》编辑部。感谢您的支持！

**注：会议期间安排住宿，费用自理。**我单位统一开具电子发票，发票一经开出，不能更改。请您务必在汇款单附言中注明参会人员姓名和单位，将汇款底单拍照后发送到chfoodsci@163.com，并在邮件正文中写明**参会人员姓名和单位、发票抬头和纳税人识别号以及接收发票邮箱**，以便确认到款、开具发票。发票的服务名称为会议费，每人一张发票，如有特殊要求请特别说明，感谢您对我们工作的理解和支持。

第一届大食物观·未来食品科技创新国际研讨会

 中国食品杂志社《食品科学》编辑部

2024-04-15